

中国化学制药工业协会文件

药协字[2024]11号

关于召开第二届药物制剂及口崩片研讨会的通知

各有关单位:

近年来,高性能辅料的不断推出和制剂技术的快速升级,为新型口腔崩解片的制备提供了多种选择,受到了行业的关注,被视为最具市场潜力的新兴剂型之一。为推动口腔崩解片技术的开发与应用,中国化学制药工业协会与辽宁省大连市普兰店区政府、中国化学制药工业协会药用辅料专业委员会、固体制剂专业委员会、中国药科大学、浙江大学、清华大学药学院、日本·粉体工会、制剂和粒子设计部会、PLCM研究会联合主办,大连智德生命科学有限公司承办的“第二届国际药物制剂及口崩片研讨会”将于2024年6月20日—22日在大连召开。

一、会议时间

报到时间:2024年6月20日(周四)全天,

会议时间:2024年6月21日(周五)全天

离开时间:2024年6月22日(周六)

二、会议地点：大连香格里拉酒店三楼

三、会议议程

时间/Time	主题/Topic	演讲嘉宾/Speaker
9:00—9:10	致开幕词	领导
9:10—9:40	致词	中国化学制药工业协会 日本学者/专家
9:40—11:40	口腔溶解膜及其评价方法的开发	竹内淑子 日本岐阜药科大学教授
	待定	涂家生 国家药典委药用辅料委员会主任 中国药科大学教授
	茶歇	
	口腔崩解片开发的临床制剂学研究	内田信也 静冈县立大学教授
	待定	周建平 国家药典委药物制剂委员会主任 中国药科大学教授
12:00—13:00	午餐	
13:10—16:30	热熔挤出在固体制剂中的应用	藁品彰吾 信越化学工业株式会社 横滨研究所所长
	固体制剂新技术及产业化进展	卢韵 江苏恒瑞医药股份有限公司副总 经理
	制药企业的口崩片开发与最新案例	铃木聪 第一三共株式会社
	HPC 在药物处方中的应用	大芦竜也 日本曹达株式会社
	待定	胡富强 教授 浙江大学药学院党委副书记
	茶歇	
	侧喷法—精密造粒与微粒包衣两者兼得的制剂技术	增田義典 耕药研究所（原安斯泰来制药）
	日本口腔崩解片的开发和评价方法	竹内洋文 先进制药工程工学研究室特聘教授 日本岐阜药科大学特命教授、 名誉教授
待定	中国食品药品检定研究院	
18:00	晚宴	

四、相关事宜

(一)会议交通和食宿

会议不收取费用，参会代表往返路费及住宿费自理，如需会务组协助预定酒店，请标明往返日期，以便于提前协助预定酒店。

(二)报名时间及方式：

参会人员请于2024年6月18日前通过以下方式进行报名：①扫描下方二维码填写信息；②填写“附件：参会回执”发邮件至会议联系人邮箱或发传真(010-57918393)至协会。



(三)会议联系人：

杨晓晶 010-57918330-830, yangxj@cpia.org.cn, 13552438864

附件：参会回执



附件：

参会回执

单位名称：

姓名	部门及职务	手机号	是否需要预订酒店 (香格里拉酒店)	抵达日期	返程日期	邮箱